**國立臺中科技大學「特色躍升計畫」補助產學合作、技術移轉與專利申請要點**

**專利補助申請表**

申請日期：　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 申請編號 |  (由特色躍升計畫辦公室填寫) |
| 1.專利申請名稱 | 中文 |  |
| 英文 |  |
| 2.發明人代表 | 姓名 |  | 職稱 |  |
| 所屬院系 |  | 聯絡方式 | 電話：Email： |
| 3.聯絡人 | 姓名 |  | 聯絡方式 | 電話：E-mail： |
| 4.成果來源（計畫主持人須為發明人代表） | □科技部　□農委會　□經濟部　□其他補助機關： □一般產學合作計畫　□本校教師職務成果（勾選本項者，免填下列欄位） |
| 計畫編號： 　 校內編號： 　 計畫名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　  |
| 5.專利類別 | □發明　 □新型　□設計（新式樣） |
| 6.申請國家及理由詳述 | □中華民國(優先補助申覆費，其餘費用請向研發處申請)□其他國家： 理由：  |
| 7.公開揭露紀錄 | □是　□否若是，請註明發表時間及場所： 　　　　  |
| 公開之目的（請在適當空格內勾選）□學術刊物發表　□學術研討會發表□展覽 　 □其它：  |
| 8.檢附資料 | □專利申請表（表1）。□專利申請說明書（表2）□計畫經費核定清單或計畫合約書影本。□專利事務所估價單。(請詳列事務所服務費、政府審查規費等費用)□本申請案之專利申請說明書電子檔請E-mail 至□其他（如已發表論文等）：  |
| 9.承辦事務所 | □發明人推薦 事務所辦理，事務所承辦人： ，聯絡電話： 。 |
| 10.申請經費項目 | 依據「國立臺中科技大學「特色躍升計畫」補助產學合作、技術移轉與專利申請要點」申請補助(包含事務所服務費、政府官方規費等)：□發明：申請審查費\_\_\_\_\_\_\_\_元及領證費與第一年至第三年專利年費\_\_\_\_\_\_\_元。□新型：申請審查費\_\_\_\_\_\_\_\_元及領證費與第一年至第三年專利年費\_\_\_\_\_\_\_元。□設計(新式樣) ：申請審查費與領證費\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。(年費1-3年免費)□ 專利申請費用扣除資助機關補助，申請補助­­­ 元。□申覆費，申請補助­­­ 元。 |
| □發明人代表茲聲明申請本案之內容（本申請表）完全係本人任職於國立臺中科技大學期間，於職務上研究之成果，確係發明人所發明，如有不實或損害他人權益情事，願自行承擔相關法律責任。□各發明人同意將本案所發明之專利申請權讓由「國立臺中科技大學」申請專利。□發明人代表保證上述填報屬實，並同意上述聲明。發明人代表簽名：　　　　　　　　　　　　　署名日期：　　　　　　　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請總經費(元) |  | 補助金額(元)(由計畫辦公室填寫) |  |
| 發明人代表簽章 | 學院 | 研發處 | 特色躍升計畫辦公室 |
|  |  |  |  |
| 系所 |
|  |

**國立臺中科技大學「特色躍升計畫」補助產學合作、技術移轉與專利申請要點**

**補助專利申請說明書**

一、發明人資料

第　　　位，共　　　　位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| 電子郵件 |  |
| 通訊地址 |  |

第　　　位，共　　　　位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| 電子郵件 |  |
| 通訊地址 |  |

\*如有多位發明人請自行增列表格

二、專利資料

|  |  |
| --- | --- |
| 1.相關先前技術調查情形 | (1) 已檢索之資料關鍵字（Keyword)中文：英文：資料庫（Database)(2) 相類似技術或已經發表之文獻 |
| 2.研發領域(請先選大類，再選細項，可複選) | □工程科技 | □機械工程　□土木工程　□水利工程　□材料工程□環境工程　□醫學工程　□奈米科技　□微流體晶片□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □生物科技 | □基因工程　□生醫檢測　□生物藥學　□生物晶片□微生物　　□動物疫苗　□資電晶片　□蛋白質工程□保健食品 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □資通電控 | □資訊工程　□電信工程　□電腦通訊　□微電子工程　　□網路科技　□光電工程　□電力工程　□自動化控制□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □材料化工 | □藥物化學　□材料化學　□光電材料　□化妝品化學　□分析化學 □生醫材料　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □管理 | □資訊系統管理　□工業管理　□電信管理□企業管理模式　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □其他 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.本技術創作目的 |  |
| 4.中文摘要(以簡明文章說明敘述發明或創作內容之特點) |  |
| 5.英文摘要 |  |
| 6.本發明特色(以至少一個最佳實施例說明本發明之技術與特徵) |  |